

## 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于联合竞拍土地结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、交易概述

深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟参与联合竞拍“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权的议案》，具体内容详见公司于2018年12月1日、2019年12月9日在巨潮资讯（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于拟参与联合竞拍深圳智能制造中心土地使用权并成立合资公司的公告》（公告编号：2018-70）、《关于拟联合竞拍土地并成立合资公司的进展公告》（公告编号：2019-81）。

### 二、竞拍进展情况

公司依法依规参与联合竞拍，于2019年12月25日与深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、诺德投资股份有限公司联合竞得位于深圳市福田区梅林街道的“深圳智能制造中心”项目地块土地使用权，公司于2019年12月25日签署了上述地块的《成交确认书》。

该宗地的基本情况如下：

- 1、 地块位置：福田区梅林街道
- 2、 地块面积：11,455.53 平方米
- 3、 地块用途：工业用地（新型产业用地）
- 4、 出让年限：30 年

5、 成交价格：21,110 万元

特此公告。

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日